Si 単結晶中のフレンケルペア形成過程に関する第一原理解析

First principles analysis on Frenkel pair formation in Si crystals 岡山県立大学大学院情報系工学研究科 〇福田大晃,末岡浩治

Okayama Prefectural University, OHiroaki Fukuda, Koji Sueoka

E-mail: luckysnoop777y@yahoo.co.jp

Si 結晶中の真性点欠陥の形成機構として、(1)格子間 Si (I) と原子空孔 (V) が対形成するフレンケル型と(2)I または V が単独で形成するショットキー型の 2 種類が考えられている.フレンケルペアは 1 つの格子点から Si 原子が放出されて同時に V と I が形成するが,その形成エネルギーの考え方や,単独の V と I に至る経路など,現在でも議論が続いている[1].そこで本研究では,第一原理計算を用い,フレンケルペアの形成過程に注目した解析を行った.

慣用単位格子を $2\times2\times2$ 倍した,Si 原子 64 個からなる立方体の計算モデルを用意した.フレンケルペアとして V と I の可能なすべての配置(1 個の V に対して D-site の I が 36 通り,T-site の I が 9 通り)を考慮し,第一原理計算法により構造最適化することで全エネルギーを求めた.フレンケルペア形成に必要なエネルギーは V と I の形成エネルギーの和であり, $E_f = E_{tot}$ [Si $_{63}V_1I_1$]- E_{tot} [Si $_{64}$]で求められる.ここで E_{tot} は[]内のモデルについての全エネルギーである.さらに N 個の格子点に n 個の V を,N 他の格子間位置に n 個の I をばらまくことを考え,N, N'>>> n ならびに N $\simeq N'$ と仮定すると,フレンケルペアの熱平衡濃度 C は式(1)で与えられる[2].すなわち,フレンケルペアの場合は,V と I の形成エネルギーの平均値($E_f/2$)が濃度を支配するような形となる.この $E_f/2$ をフレンケルペアの実質的な形成エネルギーと呼ぶことにする.

$$C = n/N = \exp(-E_f/2kT) \tag{1}$$

フレンケルペアの実質的な形成エネルギーを図 1 に示す。図において、横軸は V と I 間の距離を示している。フレンケルペアとみなせる状態に移行するまでに、図 1 中の①で実質的な形成エネルギーが約 1.55 eV の、FFCD (Fourfold Coordinated Defect) と呼ばれる Si 原子が格子位置から少しずれた構造と、②で実質的な形成エネルギーが約 2.45 eV の、I が V の 2 つのダングリングボンドを終端している V-I(Bridge)構造の 2 つが過渡状態として確認できた。

さらに、VとIの距離が約3.8 Å以上になると、Iが[110]D-site (図1中の③)またはT-site(図1中の④)に存在した完全なフレンケルペアとみなせる構造となり、その実質的な形成エネルギーは約3.5 eVであった。また図中には、LST-QST法で求めた④のIに至る経路における拡散障壁エネルギーも示している。これらの結果から、フレンケルペアの濃度を決める実質的な形成エネルギーは単独の点欠陥の形成エネルギーと大差なく、その形成におけるエネルギー障壁も小さいことがわかった。

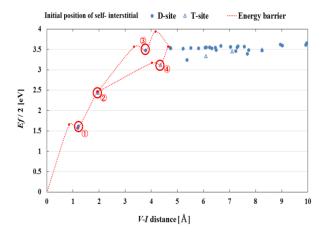


Fig. 1 $E_f/2$ of Frenkel pair in perfect Si. Red lines show the diffusion barriers of I from V.

参考文献

- 1. M. Suezawa et al., Jpn. J. Appl. Phys., 56, 048005 (2017).
- 2. 藤田英一,結晶欠陥,朝倉書店.